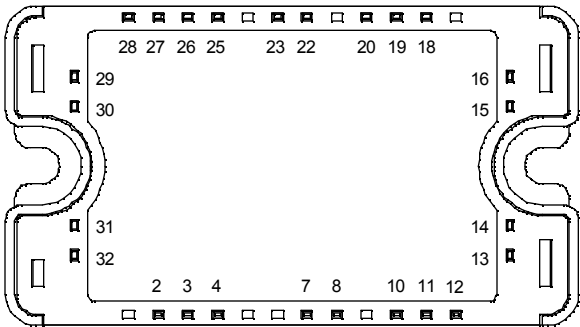
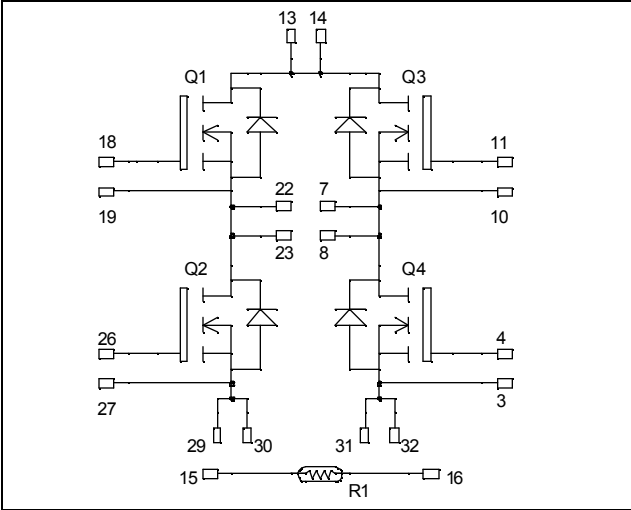


Full - Bridge MOSFET Power Module

$V_{DSS} = 100V$
 $R_{DSon} = 19m\Omega \text{ typ @ } T_j = 25^\circ C$
 $I_D = 70A \text{ @ } T_c = 25^\circ C$



All multiple inputs and outputs must be shorted together
 Example: 13/14 ; 29/30 ; 22/23 ...

Application

- Welding converters
- Switched Mode Power Supplies
- Uninterruptible Power Supplies
- Motor control

Features


- Power MOS V[®] FREDFETs
 - Low R_{DSon}
 - Low input and Miller capacitance
 - Low gate charge
 - Fast intrinsic diode
 - Avalanche energy rated
 - Very rugged
- Kelvin source for easy drive
- Very low stray inductance
 - Symmetrical design
- Internal thermistor for temperature monitoring
- High level of integration

Benefits

- Outstanding performance at high frequency operation
- Direct mounting to heatsink (isolated package)
- Low junction to case thermal resistance
- Solderable terminals both for power and signal for easy PCB mounting
- Low profile
- Each leg can be easily paralleled to achieve a phase leg of twice the current capability
- RoHS Compliant

Absolute maximum ratings

Symbol	Parameter	Max ratings	Unit
V_{DSS}	Drain - Source Breakdown Voltage	100	V
I_D	Continuous Drain Current	$T_c = 25^\circ C$	70
		$T_c = 80^\circ C$	50
I_{DM}	Pulsed Drain current	300	A
V_{GS}	Gate - Source Voltage	± 30	V
R_{DSon}	Drain - Source ON Resistance	21	$m\Omega$
P_D	Maximum Power Dissipation	$T_c = 25^\circ C$	208
I_{AR}	Avalanche current (repetitive and non repetitive)	75	A
E_{AR}	Repetitive Avalanche Energy	30	mJ
E_{AS}	Single Pulse Avalanche Energy	1500	

 **CAUTION:** These Devices are sensitive to Electrostatic Discharge. Proper Handling Procedures Should Be Followed. See application note APT0502 on www.microsemi.com

All ratings @ $T_j = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

Electrical Characteristics

Symbol	Characteristic	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
I_{DSS}	Zero Gate Voltage Drain Current	$V_{GS} = 0\text{V}, V_{DS} = 100\text{V}$			250	μA
		$V_{GS} = 0\text{V}, V_{DS} = 80\text{V}$			1000	
$R_{DS(on)}$	Drain – Source on Resistance	$V_{GS} = 10\text{V}, I_D = 35\text{A}$		19	21	$\text{m}\Omega$
$V_{GS(th)}$	Gate Threshold Voltage	$V_{GS} = V_{DS}, I_D = 1\text{mA}$	2		4	V
I_{GSS}	Gate – Source Leakage Current	$V_{GS} = \pm 30\text{V}, V_{DS} = 0\text{V}$			± 100	nA

Dynamic Characteristics

Symbol	Characteristic	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
C_{iss}	Input Capacitance	$V_{GS} = 0\text{V}$ $V_{DS} = 25\text{V}$ $f = 1\text{MHz}$		5100		pF
C_{oss}	Output Capacitance			1900		
C_{rss}	Reverse Transfer Capacitance			800		
Q_g	Total gate Charge	$V_{GS} = 10\text{V}$ $V_{Bus} = 100\text{V}$ $I_D = 70\text{A}$		200		nC
Q_{gs}	Gate – Source Charge			40		
Q_{gd}	Gate – Drain Charge			92		
$T_{d(on)}$	Turn-on Delay Time	Inductive switching @ 125°C $V_{GS} = 15\text{V}$ $V_{Bus} = 66\text{V}$ $I_D = 70\text{A}$ $R_G = 5\Omega$		35		ns
T_r	Rise Time			70		
$T_{d(off)}$	Turn-off Delay Time			95		
T_f	Fall Time			125		
E_{on}	Turn-on Switching Energy	Inductive switching @ 25°C $V_{GS} = 15\text{V}, V_{Bus} = 66\text{V}$ $I_D = 70\text{A}, R_G = 5\Omega$		276		μJ
E_{off}	Turn-off Switching Energy			302		
E_{on}	Turn-on Switching Energy	Inductive switching @ 125°C $V_{GS} = 15\text{V}, V_{Bus} = 66\text{V}$ $I_D = 70\text{A}, R_G = 5\Omega$		304		μJ
E_{off}	Turn-off Switching Energy			320		

Source - Drain diode ratings and characteristics

Symbol	Characteristic	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit	
I_S	Continuous Source current (Body diode)	$T_c = 25^\circ\text{C}$			70	A	
		$T_c = 80^\circ\text{C}$			50		
V_{SD}	Diode Forward Voltage	$V_{GS} = 0\text{V}, I_S = -70\text{A}$			1.3	V	
dv/dt	Peak Diode Recovery ①				5	V/ns	
t_{rr}	Reverse Recovery Time	$I_S = -70\text{A}$ $V_{Bus} = 66\text{V}$ $di/dt = 100\text{A}/\mu\text{s}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$			200	ns
			$T_j = 125^\circ\text{C}$			350	
Q_{rr}	Reverse Recovery Charge	$I_S = -70\text{A}$ $V_{Bus} = 66\text{V}$ $di/dt = 100\text{A}/\mu\text{s}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$		0.5	μC	
			$T_j = 125^\circ\text{C}$		1		

 ① dv/dt numbers reflect the limitations of the circuit rather than the device itself.

 $I_S \leq -70\text{A}$ $di/dt \leq 700\text{A}/\mu\text{s}$ $V_R \leq V_{DSS}$ $T_j \leq 150^\circ\text{C}$

Thermal and package characteristics

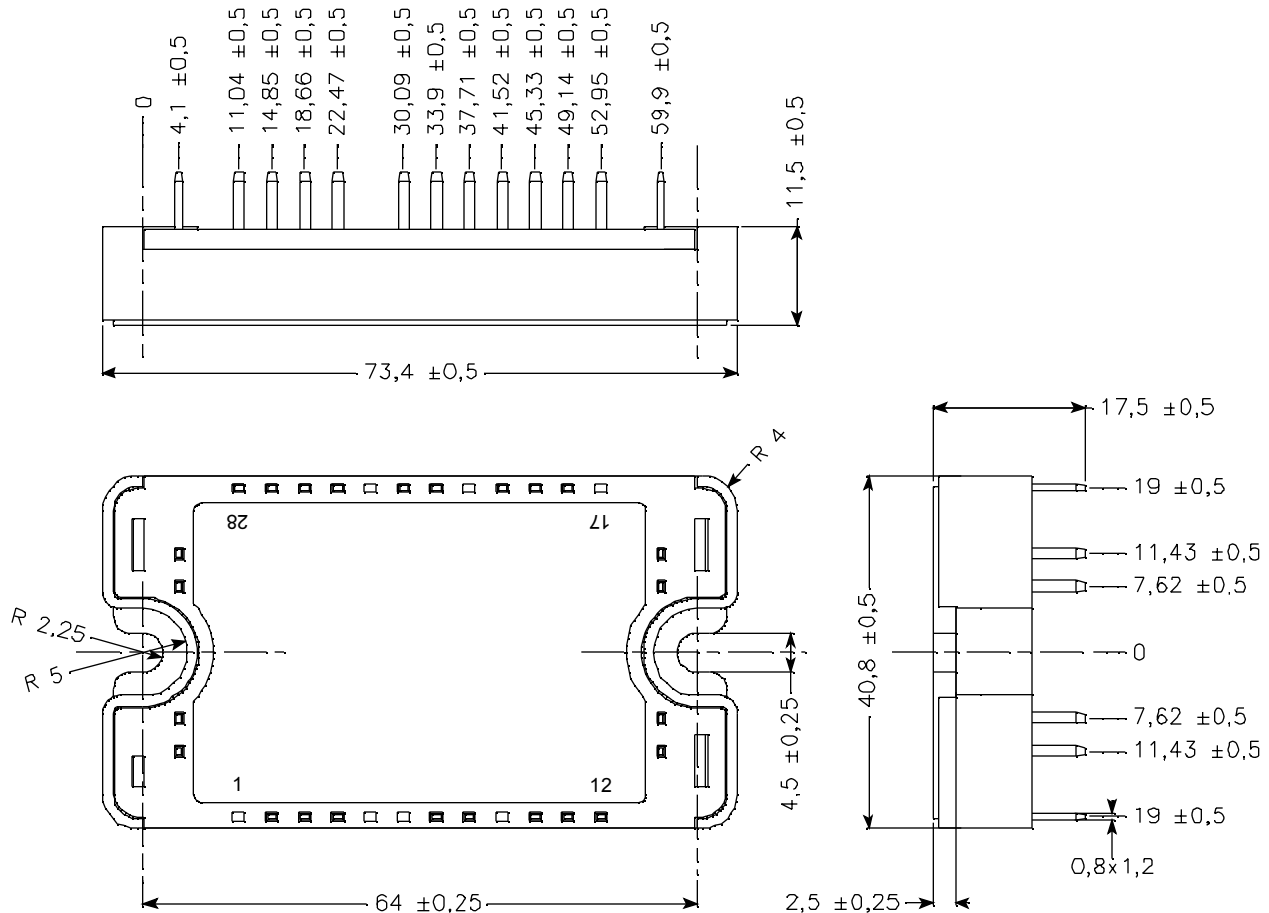
Symbol	Characteristic	Min	Typ	Max	Unit	
R _{thJC}	Junction to Case Thermal Resistance			0.6	°C/W	
V _{ISOL}	RMS Isolation Voltage, any terminal to case t =1 min, I _{isol} <1mA, 50/60Hz	2500			V	
T _J	Operating junction temperature range	-40		150	°C	
T _{STG}	Storage Temperature Range	-40		125		
T _C	Operating Case Temperature	-40		100		
Torque	Mounting torque	To heatsink	M4	2.5	4.7	N.m
Wt	Package Weight				110	g

Temperature sensor NTC (see application note APT0406 on www.microsemi.com for more information).

Symbol	Characteristic	Min	Typ	Max	Unit
R ₂₅	Resistance @ 25°C		50		kΩ
B _{25/85}	T ₂₅ = 298.15 K		3952		K

$$R_T = \frac{R_{25}}{\exp\left[B_{25/85}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{25}}\right)\right]}$$

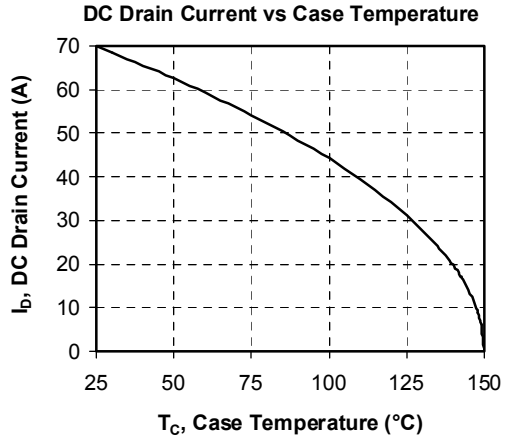
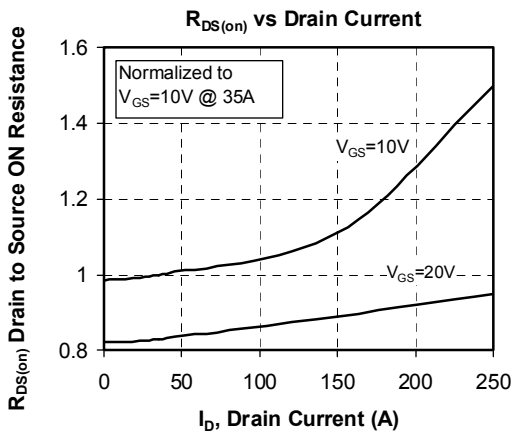
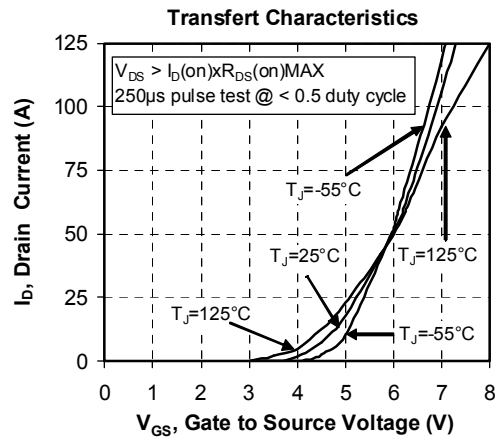
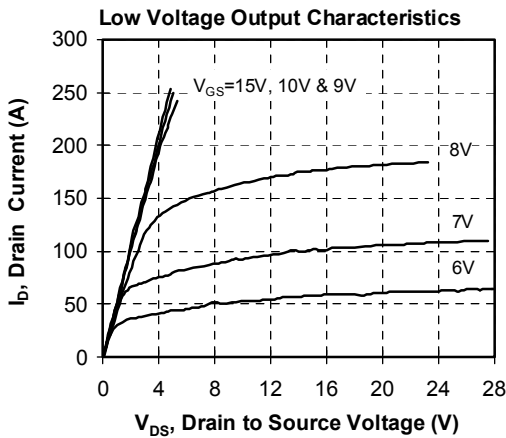
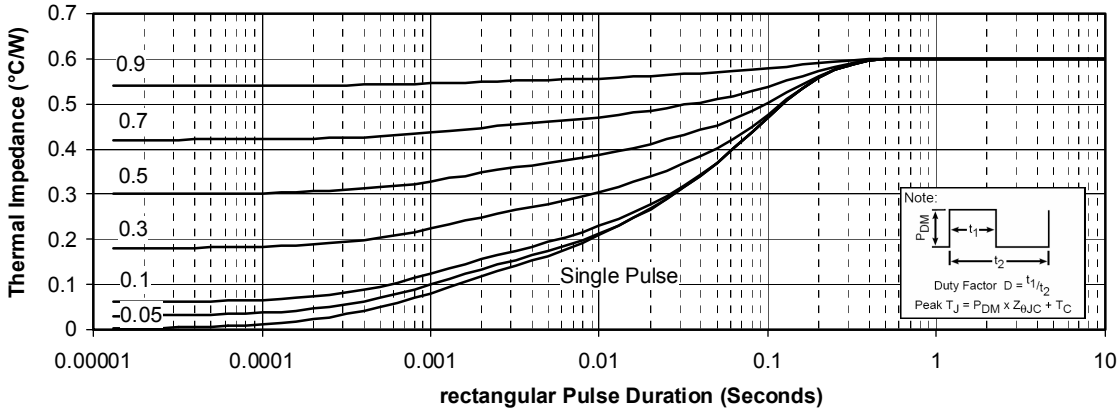
T: Thermistor temperature
 R_T: Thermistor value at T

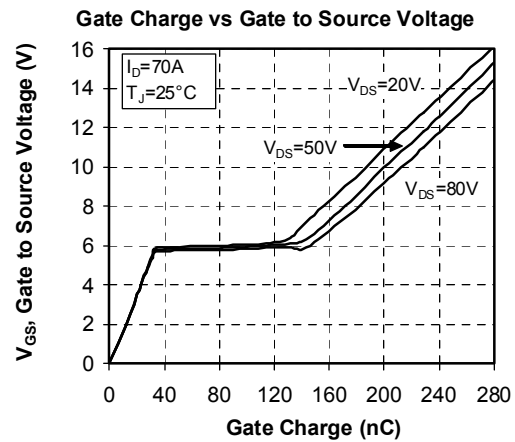
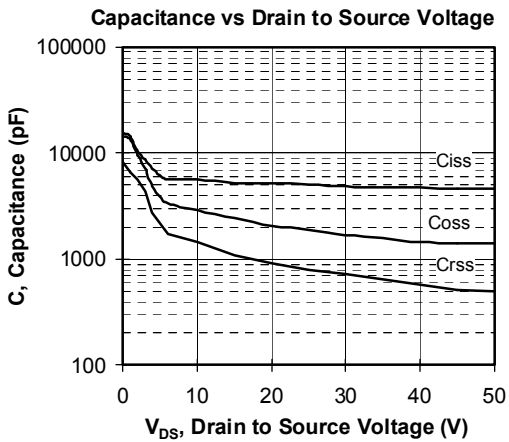
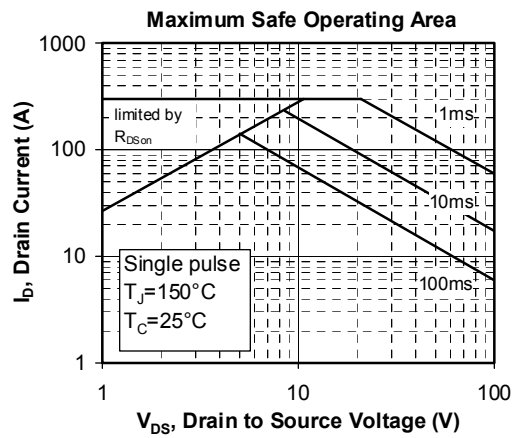
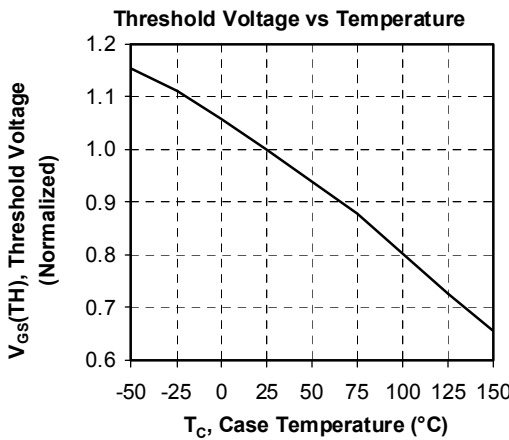
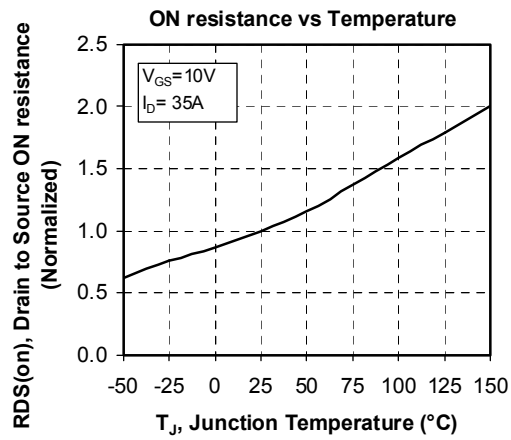
SP3 Package outline (dimensions in mm)


See application note 1901 - Mounting Instructions for SP3 Power Modules on www.microsemi.com

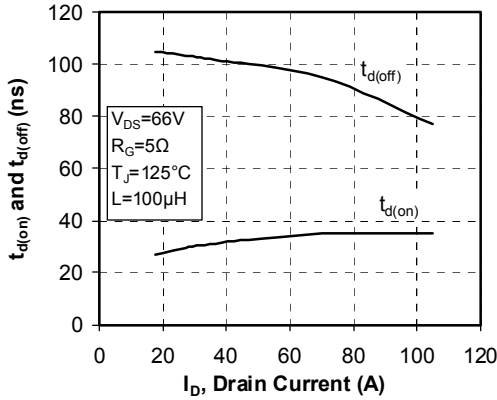
Typical Performance Curve

Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction to Case vs Pulse Duration

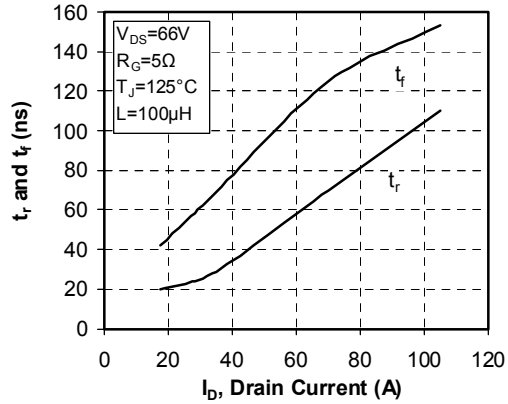




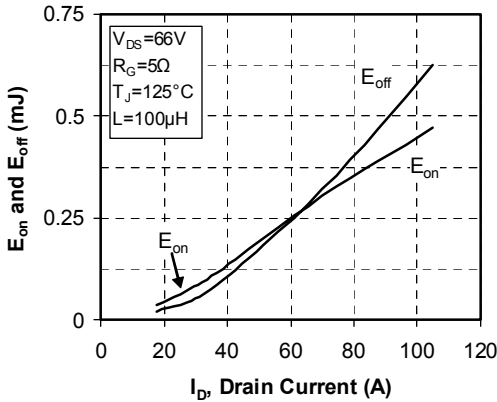
Delay Times vs Current



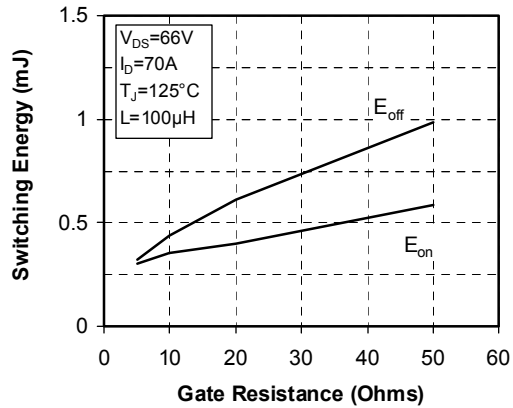
Rise and Fall times vs Current



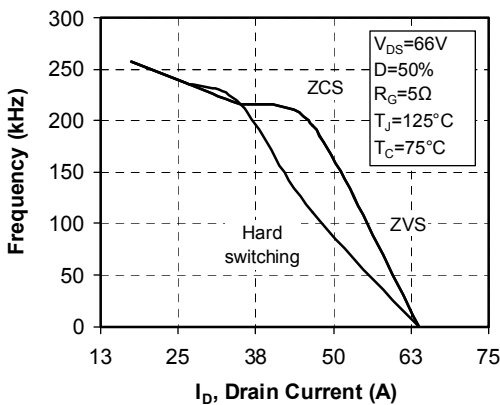
Switching Energy vs Current



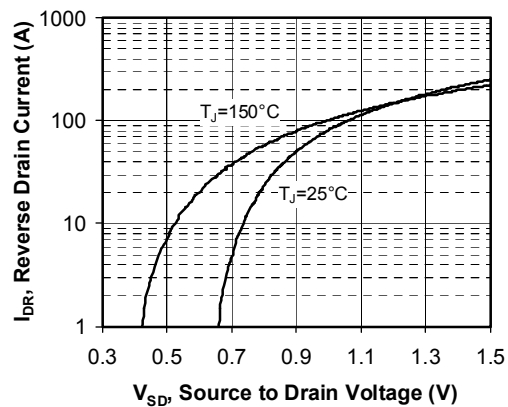
Switching Energy vs Gate Resistance



Operating Frequency vs Drain Current



Source to Drain Diode Forward Voltage



Microsemi reserves the right to change, without notice, the specifications and information contained herein

Microsemi's products are covered by one or more of U.S. patents 4,895,810 5,045,903 5,089,434 5,182,234 5,019,522 5,262,336 6,503,786 5,256,583 4,748,103 5,283,202 5,231,474 5,434,095 5,528,058 and foreign patents. U.S. and Foreign patents pending. All Rights Reserved.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А